CHIPLED 0603

Datasheet

Version 1.3

LW Q38G



Features:

- Package: SMT package 0603, colored diffused resin
- Viewing angle at 50 % I_V: 150° (horizontal); 130° (vertical)
- Color: Cx = 0.30, Cy = 0.28 acc. to CIE 1931 (white); CTR = 8200 K
- Optical efficiency (typ.): 36 lm/W (white)
- ESD withstand voltage: up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)

Applications

- Backlighting
- Toys
- Signal and Symbol Luminary
- · Pushbuttons and Switches

Besondere Merkmale:

- Gehäusetyp: SMT Gehäuse 0603, farbiger diffuser Verguss
- Abstrahlwinkel bei 50 % I_V: 150° (horizontal);
 130° (vertical)
- Farbe: Cx = 0.30, Cy = 0.28 nach CIE 1931 (weiß); CTR = 8200 K
- Optischer Wirkungsgrad (typ.): 36 lm/W (weiß)
- ESD Festigkeit: bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)

Anwendungen

- Hinterleuchtung
- Spielsachen
- Signal- und Symbolleuchten
- Schalter und Taster

Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Luminous Intensity 1) page 21	Ordering Code
Тур:	Lichtstärke 1) Seite 21	Bestellnummer
	I _F = 5 mA	
	I _v [mcd]	
LW Q38G-Q100-3K6L-1	≥ 71	Q65110A7209
LW Q38G-Q2OO-3K5L-1	≥ 90	Q65110A7584

Note: Only one group will be shipped on each packing unit.

Anm.: Es wird nur eine Gruppe pro Verpackungseinheit geliefert.



Maximum Ratings Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T _{op}	-40 85	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T _{stg}	-40 85	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T _j	95	°C
Forward current Durchlassstrom (T _A = 25 °C)	I _F	15	mA
Surge current Stoßstrom (t \leq 10 μ s; D = 0.005; T _A = 25 °C)	I _{FM}	100	mA
Reverse voltage ^{2) page 21} Sperrspannung ^{2) Seite 21} (T _A = 25 °C)	V _R	5	V

Characteristics ($T_A = 25$ °C; $I_F = 5$ mA) Kennwerte

Parameter		Symbol	Values	Unit
Bezeichnung		Symbol	Werte	Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 3) page 21 Farbkoordinaten nach CIE 1931 3) Seite 21	(typ.) (typ.)	Cx Cy	0.3 0.28	-
Viewing angle at 50 % I _V Abstrahlwinkel bei 50 % I _V	(typ.)	2φ	150 (horizontal) 130 (vertical)	0
Forward voltage ^{4) page 21} Durchlassspannung ^{4) Seite 21}	(min.) (typ.) (max.)	V _F V _F V _F	2.60 2.85 3.10	V V V
Reverse current Sperrstrom (V _R = 5 V)	(typ.) (max.)	I _R	0.01 10	μΑ μΑ
Real thermal resistance junction / ambient 5) page 21, 6) page 21	(max.)	R _{th JA real}	650	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung 5) Seite 21, 6) Seite 21				
Real thermal resistance junction / solder point 6) page 21	(max.)	R _{th JS real}	370	K/W
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad 6) Seite 21				
ESD withstand voltage ^{7) page 21} ESD Festigkeit ^{7) Seite 21} (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)		V _{ESD}	2	kV

Note: Individual forward voltage groups see next page
Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Brightness Groups Helligkeitsgruppen

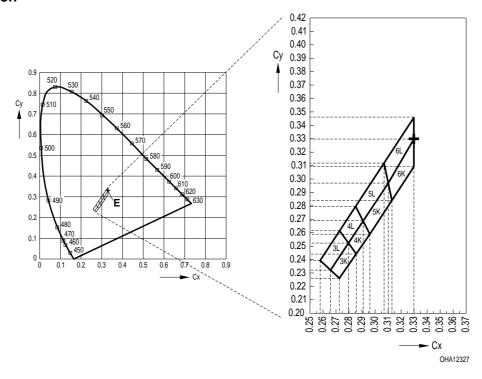
Group	Luminous Intensity 1) page 21	Luminous Intensity 1) page 21	Luminous Flux 8) page 21
Gruppe	Lichtstärke 1) Seite 21	Lichtstärke 1) Seite 21	Lichtstrom 8) Seite 21
	(min.) I _v [mcd]	(max.) I _v [mcd]	(typ.) Φ _V [mlm]
P2	56	71	190
Q1	71	90	240
Q2	90	112	300
R1	112	140	380
R2	140	180	480
S1	180	224	610
S2	224	280	760
T1	280	355	950
T2	355	450	1210

Forward Voltage Groups 4) page 21
Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21

Group		
Gruppe	(min.) V _F [V]	(max.) V _F [V]
3X	2.60	2.70
3Y	2.70	2.80
3Z	2.80	2.90
4X	2.90	3.00
4Y	3.00	3.10



Chromaticity Coordinate Groups $^{3) page 21}$ Farbortgruppen $^{3) Seite 21}$



Color Chromaticity Groups $^{3) page 21}$ Farbortgruppen $^{3) Seite 21}$

Group Gruppe	Сх	Су	Group Gruppe	Сх	Су	Group Gruppe	Сх	Су
3K	0.2660	0.2320	6K	0.3100	0.2970	5L	0.2850	0.2790
	0.2730	0.2270		0.3130	0.2840		0.2910	0.2680
	0.2800	0.2520		0.3300	0.3100		0.3070	0.3120
	0.2860	0.2440		0.3300	0.3300		0.3100	0.2970
4K	0.2800	0.2520	3L	0.2580	0.2390	6L	0.3070	0.3120
	0.2860	0.2440		0.2660	0.2320		0.3100	0.2970
	0.2910	0.2680		0.2730	0.2610		0.3300	0.3300
	0.2960	0.2590		0.2800	0.2520		0.3300	0.3470
5K	0.2910	0.2680	4L	0.2730	0.2610			
	0.2960	0.2590		0.2800	0.2520			
	0.3100	0.2970		0.2850	0.2790			
	0.3130	0.2840		0.2910	0.2680			



Group Name on Label Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: Q2-3K-3X Beispiel: Q2-3K-3X

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
Q2	зк	3X

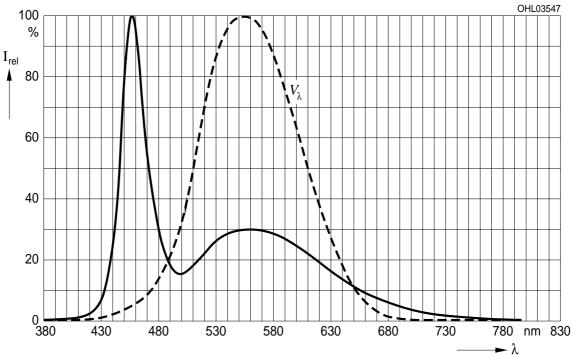
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.



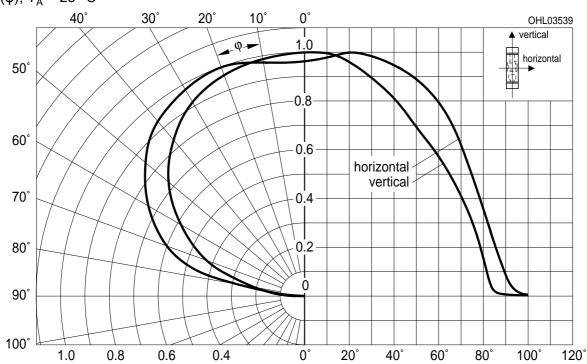
Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{8) page 21} Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{8) Seite 21}

 I_{rel} = f (λ); T_A = 25 °C; I_F = 5 mA



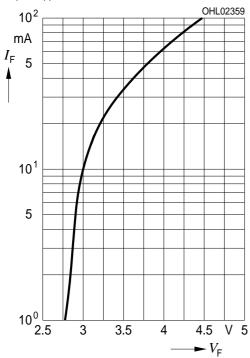
Radiation Characteristics $^{8) \, page \, 21}$ Abstrahlcharakteristik $^{8) \, Seite \, 21}$

 $I_{rel} = f(\phi); T_A = 25 °C$



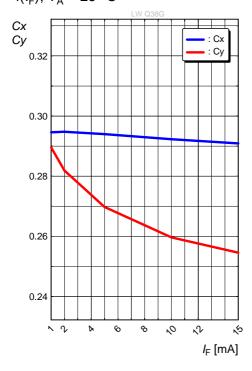
Forward Current 8) page 21, 9) page 21 Durchlassstrom 8) Seite 21, 9) Seite 21

$$I_F = f(V_F); T_A = 25 °C$$



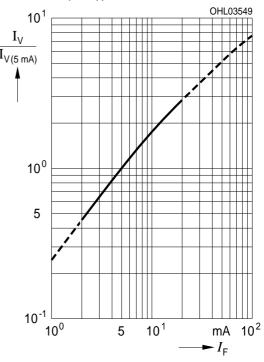
Chromaticity Coordinate Shift $^{8)\ page\ 21}$ Farbortverschiebung $^{8)\ Seite\ 21}$

$$\Delta Cx$$
, $\Delta Cy = f(I_F)$; $T_A = 25 \, ^{\circ}C$



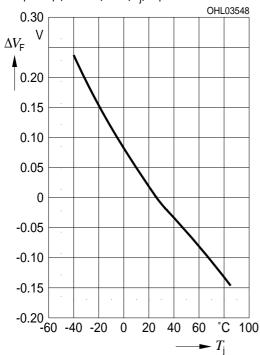
Relative Luminous Intensity 8) page 21, 9) page 21 Relative Lichtstärke 8) Seite 21, 9) Seite 21

$$I_V/I_V(5 \text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25 \text{ °C}$$



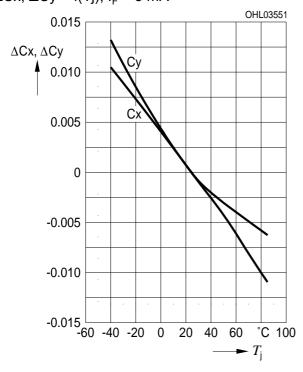
Relative Forward Voltage 8) page 21 Relative Vorwärtsspannung 8) Seite 21

$$\Delta V_F = V_F - V_F (25 \, ^{\circ}C) = f(T_i); I_F = 5 \, \text{mA}$$



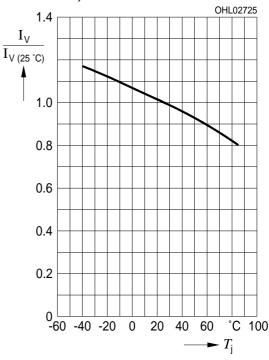
Chromaticity Coordinate Shift 8) page 21 Farbortverschiebung 8) Seite 21

$$\Delta Cx$$
, $\Delta Cy = f(Tj)$; $I_F = 5 \text{ mA}$



Relative Luminous Intensity 8) page 21 Relative Lichtstärke 8) Seite 21

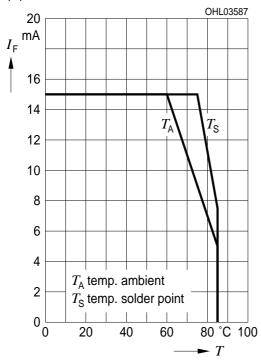
$$I_V/I_V(25)^{\circ}C = f(T_i); I_F = 5 \text{ mA}$$



Version 1.3

Max. Permissible Forward Current Max. zulässiger Durchlassstrom

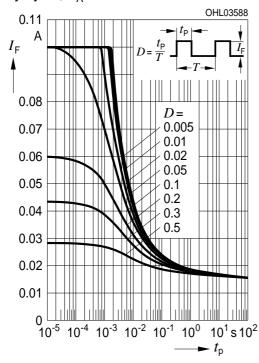
 $I_F = f(T)$



Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

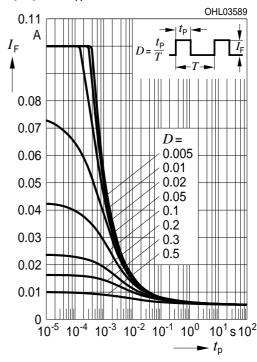
D: Duty cycle, $T_A = 25 \,^{\circ}C$

2015-09-01



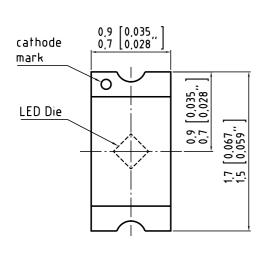
Permissible Pulse Handling Capability Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

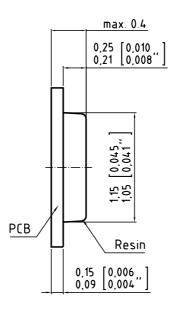
D: Duty cycle, $T_A = 85 \, ^{\circ}C$

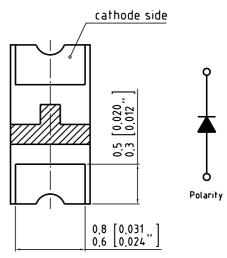


Opto Semiconductors

Package Outline 10) page 21 Maßzeichnung 10) Seite 21







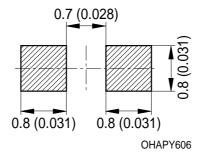
C63062-A4006-A1..-05

Approximate Weight: 1 mg

Gewicht: 1 mg

Recommended Solder Pad ^{10) page 21} Empfohlenes Lötpaddesign ^{10) Seite 21}

Reflow soldering Reflow-Löten



Note:

Anm.:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

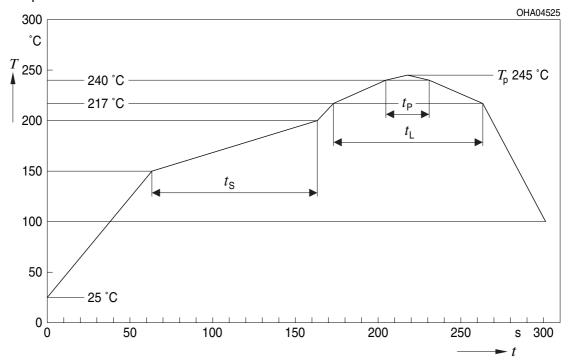
Package not suitable for ultra sonic cleaning.

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.

Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



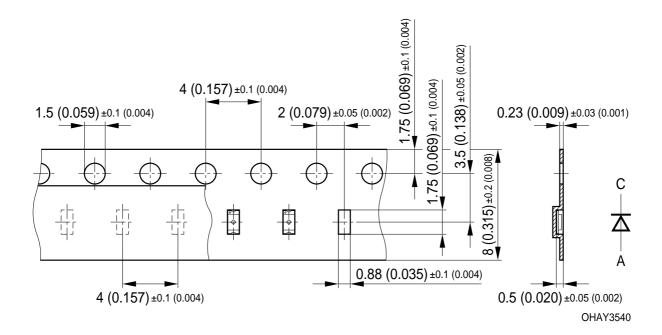
Profile Feature	Symbol	Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly			
Profil-Charakteristik	Symbol	Minimum	Recommendation	Maximum	Einheit
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t _S T _{Smin} to T _{Smax}	t _S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T _{Smax} to T _P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T _L	217			°C
Time above liquidus temperature	t _L		80	100	s
Peak temperature	T _P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T _P - 5 K	t _P	10	20	30	S
Ramp-down rate* T _P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T _P				480	S

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component



^{*} slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

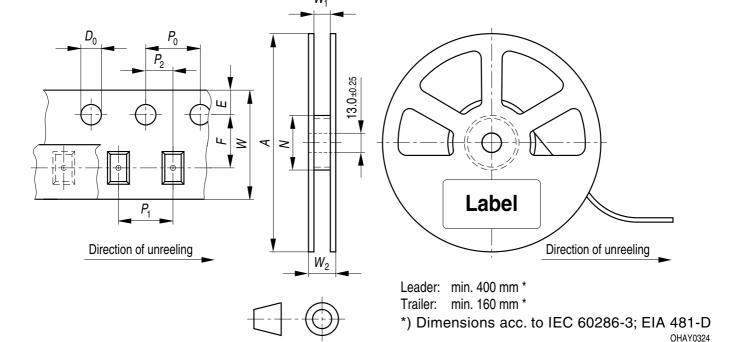
Taping 10) page 21
Gurtung 10) Seite 21





Tape and Reel Gurtverpackung

8 mm tape with 4000 pcs. on \varnothing 180 mm reel



Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm]

W	P ₀	P ₁	P ₂	D_0	E	F
8 + 0.3 / -0.1	4 ± 0.1	2 ± 0.05 or 4 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	3.5 ± 0.05

Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm]

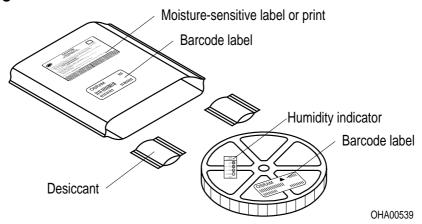
Α	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180	8	60	8.4 + 2	14.4



Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



Note:

Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

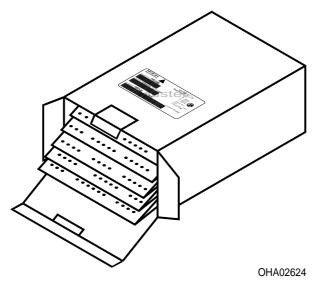
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.



Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm

Width	Length	Height
Breite	Länge	Höhe
200 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

This LED contains metal materials. Corroded metal may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

Based on very short life cycle times in chip technology this component is subject to frequent adaption to the latest chip technology.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Diese LED enthält teilweise metallische Bestandteile. Korrodiertes Metall kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Aufgrund der kurzen Lebenszyklen in der Chip-Technology unterliegt das Bauteil einer ständigen Anpassung an die neueste Chip-Technology.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes



Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

die Benutzen Sie bitte Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten. wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Glossary

- Brightness: Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
- Peverse Voltage: Not designed for reverse operation. Continuous reverse voltage can cause migration and LED damage.
- 3) Chromaticity coordinate groups: Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±0.01.
- Forward Voltage: Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- ⁵⁾ **Thermal Resistance:** RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size >= 5mm² per pad)
- ⁶⁾ **Thermal Resistance:** Rth max is based on statistic values (6σ).
- ⁷⁾ ESD withstand voltage: An ESD event may damage the product or reduce its performance. During handling, ensure reasonable precautions against electrostatic discharge. Stated ESD withstand voltage is based on statistical values acc. to JEDEC JS-001, tested sample size acc. AEC -Q101-001.
- Typical Values: Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 9) Characteristic curve: In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit
- 10) Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ±0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- Helligkeit: Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
- Sperrspannung: Die LED kann nicht in Sperrrichtung betrieben werden. Kontinuierlicher Rückwärtsbetrieb kann Migration und eine Beschädigung der LED zur Folge haben.
- ³⁾ **Farbortgruppen:** Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±0,01 ermittelt.
- ⁴⁾ **Durchlassspannung:** Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ± 0,1 V ermittelt.
- Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße >= 5mm² je Pad)
- 6) **Wärmewiderstand:** Rth max basiert auf statistischen Werten (6σ).
- ⁷⁾ ESD Festigkeit: Eine elektrostatische Entladung kann die LED beschädigen bzw. deren Eigenschaften verschlechtern. Bei der Verarbeitung sind daher ausreichende Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. Die genannte ESD Festigkeit wurde basierend auf statistischen Werten ermittelt (JEDEC JS-001), die getestete Menge basiert auf Vorgaben der Norm AEC - Q101-001.
- ⁸⁾ Typische Werte: Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- ⁹⁾ Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- ¹⁰⁾Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden in mm angegeben.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product 此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求; 按照中国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

